

COM-MW TECHNOLOGY

0.4~500MHz, 阻抗比1:1巴伦, 微带焊盘, 替代TC1-1T+

产品特点

小体积,性价比高。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.4	~	500	MHz
插入损耗		1	3	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.6		
相位平衡		5		

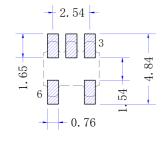
其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC1-1T+

端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位) :6
PRIMARY	初级:4
SECONDARY DOT	次级(圆点位):1
SECONDARY	次级:3
SECONDARY CT	次级(中心抽头):2
NOT USED	5

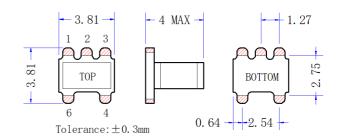
建议PCB布局图



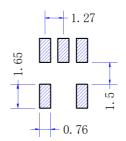
参考实物图



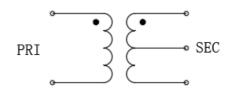
外形结构图 (mm)



Suggested PCB Layout



功能示意图



注意事项

1 产品支持260℃回流焊。	产品支持260℃回流焊。	产品支持260℃回流焊。
----------------	--------------	--------------

注:本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。